

<<表面贴装晶体管选用手册>>

图书基本信息

书名：<<表面贴装晶体管选用手册>>

13位ISBN编号：9787111245889

10位ISBN编号：7111245881

出版时间：2008-7

出版时间：机械工业出版社

作者：刘仁普 主编

页数：940

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<表面贴装晶体管选用手册>>

内容概要

电子产品的小型化对晶体管小型化的要求越来越高，各种封装形式的半导体器件应运而生，其种类繁多，令人眼花缭乱。

表面贴装器件又称SMD(Surface Mounted Device)，它是一种直接贴焊于印制板(PCB)表面上的器件，表面贴晶体管是诸多表面贴装器件的一种。

本书是一本较有特色的晶体管手册，特点是把各种晶体管，如二极管、三极管、场效应晶体管、晶闸管等汇编成一本书，采用国际上流行的ASCII排序方法，即按照字典的方法排序。

这种方法非常方便读者的查找。

一书在手，基本满足电子产品设计工程师、电子元器件采购人员及维修人员选型查阅。

本书搜集二极管、三极管、场效应晶体管等各类晶体管4万余种。

<<表面贴装晶体管选用手册>>

书籍目录

一、使用说明二、类型、结构符号意义表三、用途符号意义表四、参数顺序表五、半导体器件型号命名法六、表贴晶体管数据七、附图

<<表面贴装晶体管选用手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>